

Buse à air chaud carrée 10 x 10 mm pour MRS-1000A et HCT-1000 - Oki HN-B1010

Réf. article WL26154

Fabricant Oki

Un BGA ou un PLCC carré de taille moyenne exige une buse qui entoure complètement le boîtier tout en restant ajustée. La buse Oki HN-B1010 offre une dimension intérieure de 10 x 10 mm et s'adapte aux systèmes de retouche MRS-1000A et HCT-1000. Elle couvre des composants d'environ 8 x 8 mm.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Sur les boîtiers carrés de taille moyenne, l'air chaud doit arriver uniformément sur toutes les faces, sinon le composant se décolle d'un seul côté. La buse à air chaud HN-B1010 d'Oki présente une dimension intérieure de 10 x 10 mm et se destine aux systèmes de retouche MRS-1000A et HCT-1000. Comme la dimension intérieure dépasse d'environ 2 mm le bord du composant, l'air chaud contourne le boîtier de tous les côtés.

AVANTAGES

- Dimension intérieure carrée de 10 x 10 mm pour composants jusqu'à environ 8 x 8 mm
- Circulation d'air sur tout le pourtour grâce à la surcote d'environ 2 mm
- Apport thermique limité au composant visé
- Montage sans adaptateur sur MRS-1000A et HCT-1000
- Changement rapide de taille de buse sur les cartes mixtes

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL26154
Modèle	HN-B1010
Fabricant	Oki
Référence fabricant	HN-B1010
Forme	carrée
Dimension intérieure	10 x 10 mm

Compatible avec

MRS-1000A, HCT-1000

Poids

0,1 kg

APPLICATIONS

Retrait et remplacement de boîtiers CMS carrés de taille moyenne tels que BGA, QFP, LGA, PLCC et SOIC. Usage courant en réparation de cartes, retouche et prototypage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de retouche Oki MRS-1000A et HCT-1000. La livraison comprend une buse à air chaud. Le système de retouche, la pièce à main et les autres tailles de buses ne sont pas inclus.